

# 美国AIT柔性单组份环氧导电银胶芯片粘接银胶ME8456

产品名称	美国AIT柔性单组份环氧导电银胶芯片粘接银胶ME8456
公司名称	上海金泰诺材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:AIT 型号:ME8456(DA) 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室(注册地址)
联系电话	13817204081

## 产品详情

产品名称：美国AIT柔性单组份环氧导电银胶芯片粘接银胶ME8456

应用点: 芯片或者元器件粘接

产品特点：

ME8456是一种可返工的、纯银填充的、导电和导热的柔性环氧糊状粘合剂。对于具有高度不匹配CTE（即氧化铝与铝、硅与铜）的粘结材料，它表现出卓越的灵活性。由于其能够结合具有高度失配CTE的材料，因此非常适合于大面积管芯连接和衬底连接等应用。符合Mil Std 883和NASA-ESA排气要求

应用点图片：

规格参数：

产品图片：